

75176

产品说明书

规范修订历史：

版本	发行时间	新制/修订内容
V1.0	2020/08	新增
V1.1	2021/05	修改订单信息
V1.2	2025/02	更换新模板
V1.3	2025/03	增加应用注意事项以及整体排版

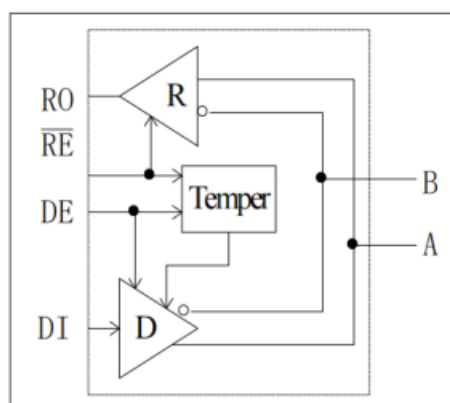
产品概述

75176用于RS-485/RS-422通信，是一款半双工通信的高速收发器，其包含一路驱动器和一路接收器。具有失效保护电路。具有低摆率驱动器，能够减小EMI和由于不恰当的终端匹配电缆所引起的反射，并实现高达500kbps的无差错数据传输。具有+4kVESD静电放电防护功能。此外，其接收器具有1/8单位负载输入阻抗，总线上可以挂接多达256个收发器。主要应用于RS-485/RS-422通信系统，电平转换器，对EMI灵敏的收发器应用，工业控制网络等。

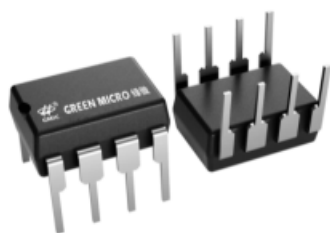
主要特点

- I/O引脚具有静电放电防护功能：+4kVHBM 其它所有引脚上都有3级静电放电(ESD)防护：>+3kVHBM
- 分数式单位负载允许总线上的器件多达256个
- 具有限斜率功能，数据速率：最高500kbps
- 弱电流关断模式工作电流：1nA
- 低强度静态电源电流：300μA
- -7V至+10V的共模输入电压范围
- 三态Rx与Tx输出
- 30ns的传送延迟，5ns的时滞
- 半双工管脚引出线
- 在+5V的单电源下工作
- 电流限定与热关断功能，可用于驱动器超负载保护
- 封装形式：SOP8,DIP8

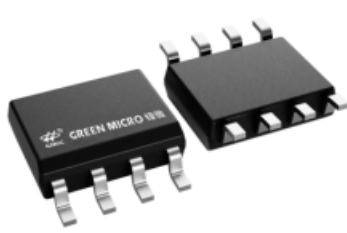
功能框图



产品外观



DIP-8



SOP-8

订购信息

名称	封装	丝印	包装	包装数量
SN75176N(GMIC)	DIP-8	75176 95M	管装	2000PCS/盒
SN75176DR(GMIC)	SOP-8	75176 95M	编带	2500PCS/盘

功能描述

75176高速半双工收发器包含一个驱动器和接收器。具有失效保护电路，当接收器输入开路或短路时，确保接收器输出逻辑高电平。如果挂接在终端匹配总线上的所有发送器都禁用(高阻),接收器将输出逻辑高电平。低摆率驱动器，能够减小EMI和由于不恰当的电缆端接所引起的反射，实现高达500kbps的无差错数据传输。其接收器具有1/8单位负载输入阻抗，总线上可以挂接多达256个收发器。

接收器特性

RE为低电平时，75176进入接收器模式。功能真值表如下图所示：

输入			输出
$\overline{RE}$	DE	A-B	RO
L	X	$\geq -0.05V$	H
L	X	$\leq -0.2V$	L
L	X	Open/shorted	H
H	H	X	Z
H	L	X	Z

接收器输入门限分别设置为-50mV和-200mV。若差分接收器输入电压(A-B)大于或等于-50mV,RO为逻辑高电平；若电压(A-B)小于或等于-200mV,RO为逻辑低电平。当

挂接在终端匹配总线上的所有发送器都禁用时，接收器差分输入电压将通过终端电阻拉至0V。依据接收器门限，可实现具有50mV最小噪声容限的逻辑高电平。与以往的失效保护器

件不同，-50mV至-200mV门限电压符合±200mV的EIA/TIA-485标准。

接收器96kΩ的输入阻抗超过了RS-422规定的4kΩ,并且是RS-485的单位负载(UL)

所要求的最小12kΩ阻抗的8倍。因此，这些产品被称作“1/8单位负载”的收发器，并且在一个网络中可含有多达256个这样的器件而且依旧符合RS-485负载规定。

接收器输入端在超出电源电压范围±7V的共模电压(即-7V~+10V)下工作，这使其成为远距离网络的理想选择，这种远距离网络要确实考虑感应电压问题。

所有的接收器都有“断开时自动预防故障”的功能，可保证接收器输入端未连接(悬空)时，接收器的输出电平高。

接收器很容易达到其相应驱动器支持的数据速率，并且接收器的输出端通过低电平有效的RE,输入脚可置为三态输出。

驱动器特性

DE为高电平时，75176进入驱动器模式。功能真值表如下表所示：

输入			输出	
$\overline{RE}$	DE	DI	B	A
X	H	H	L	H
X	H	L	H	L
L	L	X	Z	Z
H	L	X	Z	

RS-485与RS-422驱动器是差分输出器件,在负载为54Q时传送至少1.5V电压(RS-485),在负载为100Q时传送至少2V的电压(RS-422)。这些驱动器的特点是以低传送延迟来最大化位宽度,最小化电磁干扰。

驱动器的输出端通过高电平有效的DE输入脚可置为三态输出。

75176的驱动器具备限斜率功能以便使电磁干扰最小,使末端接或未正确端接网络的反射最小。这些带有限斜率功能的器件的最大数据速率为500kbps。

数据速率, 电缆与终端

RS-485与RS-422专为传输长度达到4000英尺的网络而设计,这种网络的系统最大数据速率随着传输长度的增加而降低。速率为500kps的器件则可以在最高数据速率下工作,网络长度可超过1000英尺。

RS-485/RS-422网络可选用双绞线电缆。双绞线电缆可以拾取噪声与其它的电磁感应电压,如共模信号,这些IC的差分接收器可以有效地滤除这些噪声与感应电压。

在使用5Mbps器件时,为使反射最小化,应正确端接。传输距离较短的网络在使用250kbps速率的产品时不需要进行端接,但是,除非是不用考虑功耗,一般推荐进行端接。在点对点或点对多点(一条总线上仅有单个驱动器)网络中,应该对主电缆离驱动器最远的一端在其阻抗为特性阻抗(典型值为120Q)时进行端接。在多接收器的应用中,连接接收器与主电缆的短线应尽可能短。多点(多驱动器)系统要求主电缆在处于特性阻抗时两端都进行端接。连接收发器与主电缆的短线应尽可能短。

对内置驱动器的过载保护

如前文所述,RS-485要求驱动器在最坏的情况下也能工作,保持总线连接不受损害。通过驱动器的短路电流限制与片内热关断电路,这些器件可以达到此要求。

驱动器的输出级与短路电流限制电路一起工作。该短路电流限制电路可以确保输出电流即使是达到了共模电压范围的极限值也绝不会超出RS-485的规定。此外,这些器件还采用了一条返送电路,只要竞争电压超过电源电压,就可减少短路电流,进而减少功耗。

万一主线发生短路,这些器件还有热关断特性,只要冲模温度过高,就会禁止驱动器工作。这样就可消除功耗,使冲模冷却下来。在冲模温度下降15度左右以后,驱动器会自动重新使能。如果这种争用情况持续存在的话,热关断/重新使能周期会一直重复下去直到故障清除。在热关断期间,接收器仍保持工作。

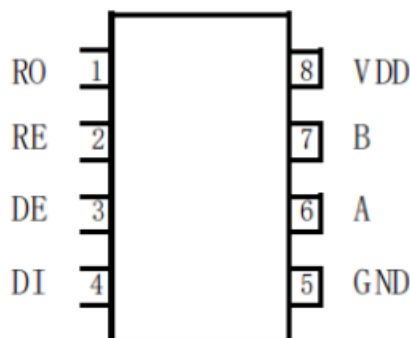
低功率关断模式

这些CMOS收发器只需使用双极性收发器需要的功率的一部分,但是75176的关断功能可以将已经很低的静态电流 I_{CC} 减至1nA的涓流。只要接收器与驱动器同时被禁止 ($\overline{RE} = V_{CC}, DE = GND$)且至少持续600ns,75176就进入关断状态。将驱动器与接收器同时禁止,在50ns内绝对不会进入关断状态。

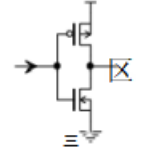
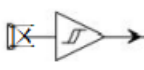
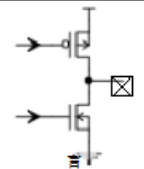
静电放电(ESD)防护

75176的所有引脚都具备3级人体模式(HBM)ESD防护功能,但是RS-485的引脚(驱动器输出端和接收器输入端)则具有增强型ESD防护功能,使它们可以承受±15kV的静电放电冲击(HBM)。RS-485的引脚最易受到ESD损害,因为这些引脚通常被连接到成品外面的无遮蔽端口。仅仅只是触摸端口引脚或者连接电缆都会导致静电放电,可能损害未受保护的IC。这些新型ESD防护功能可以保护上电或未上电的器件,禁止激活任何锁闭机制并且不会降低RS-485的共模电压范围(-7V到+10V)。这一内置的ESD防护功能使器件不需要电路板电平保护元件(例如,瞬态抑制二极管)还可以避免相关的不必要的电容性负载。

引脚排列图



引脚说明与结构原理图

引脚	符号	功能	属性	结构原理图
1	RO	接收器输出端： 如果 $A-B \geq -0.05V$,则RO为高电平； 如果 $A-B \leq -0.2V$,则RO为低电平； 如果A和B悬空或短接，RO也为高电平。	0	
2	$\overline{RE}$	接收器输出使能： $\overline{RE}$ 为低电平时，RO被使能； $\overline{RE}$ 为高电平时，RO处于高阻抗。	1	
3	DE	驱动器输出使能： 通过将DE拉高，驱动器的输出端Y与Z被使能；当DE为低电平时它们处于高阻抗。	1	
4	DI	驱动器输入端： DI为低电平，A为低电平，B为高电平； DI为高电平，A为高电平，B为低电平；	1	
5	GND	地		
6	A	接收器的输入端与驱动器的输出端。	I/O	
7	B	接收器的输入端与驱动器的输出端。	I/O	
8	VDD	电源		

极限参数 除非另有规定, $T_{amb}=25^{\circ}\text{C}$

参数名称	符号	额定值	单位
电源电压	V_{DD}	-0.3~7	V
极限输入/输出电压	V_{IN}/V_{OUT}	GND-0.3~ $V_{DD}+0.3$	V
A/B极限输入/输出电压	$V_{INA/B}/V_{OUTA/B}$	-13~13	V
工作环境温度	T_{amb}	-40~85	$^{\circ}\text{C}$
贮存温度	T_{stg}	-65~150	$^{\circ}\text{C}$

直流参数

 除非另有规定, $V_{DD}=5\text{V}\pm 5\%$, $T_{amb}=25^{\circ}\text{C}$

参数说明	符号	条件		最小	典型	最大	单位
驱动器							
差分输出电压	V _{OD1}	无负载				5	V
差分输出电压	V _{OD2}	R=50Ω (RS-422) ⁽¹⁾		2			V
		R=27Ω (RS-485) ⁽¹⁾		1.5			V
差分输出电压增量	ΔV _{OD}	R=50Ω or 27Ω ⁽¹⁾			0.01	0.2	V
共模输出电压	V _{OC}	R=50Ω or 27Ω ⁽¹⁾				3	V
共模输出电压增量	ΔV _{OC}	R=50Ω or 27Ω ⁽¹⁾			0.01	0.2	V
数字输入高电平	V _{IH1}	DE、 $\overline{\text{RE}}$ 、DI		2			V
数字输入低电平	V _{IL1}	DE、 $\overline{\text{RE}}$ 、DI				0.8	V
数字输入电流	I _{IN1}	DE、 $\overline{\text{RE}}$ 、DI		-2		2	μA
A、B 输入电流	I _{IN2}	DE=GND , V _{DD} =GND or 5.25V	V _{in} =12V			125	μA
			V _{in} =-7V			-75	μA
输出短路电流	I _{OD1}	-7V≤V _{OUT} ≤V _{DD}		-250			mA
		0V≤V _{OUT} ≤12V				250	mA
		0V≤V _{OUT} ≤V _{DD}		±25			mA
接收器							
差分阈值电压	V _{TH}	-7V≤V _{CM} ≤12V		-200	-125	-50	mV
输入迟滞电压	ΔV _{TH}				25		mV
输出高电压	V _{OH}	I _o =-4mA, V _{ID} =-50mV		3.5			V
输出低电压	V _{OL}	I _o =4mA, V _{ID} =-200mV				0.4	V
差分输出电压	V _{OD1}	无负载				5	V
差分输出电压	V _{OD2}	R=50Ω (RS-422) ⁽¹⁾		2			V
		R=27Ω (RS-485) ⁽¹⁾		1.5			V
三态输出电流	I _{OZR}	0.4V≤V _o ≤2.4V				±1	μA
输入电阻	R _{IN}	-7V≤V _{CM} ≤12V		96			kΩ
输出短路电流	I _{OSR}	0V≤V _{RO} ≤V _{DD}		±7		±95	mA
工作电流							
工作电流	I _{CC}	无负载, $\overline{\text{RE}}$ =DI =GND or V _{DD}	DE=V _{DD}		430	900	μA

交流参数

除非另有规定, $V_{DD}=5V \pm 5\%$, $T_{amb}=25^{\circ}C$

参数说明	符号	条件	最小	典型	最大	单位
具有限斜率功能						
驱动器输入到输出延时	t_{DPLH}	$R_{DIFF}=54\Omega$, $C_{L1}=C_{L2}=100pF^{(2)}$	250	720	1000	ns
驱动器输入到输出延时	t_{DPHL}	$R_{DIFF}=54\Omega$, $C_{L1}=C_{L2}=100pF^{(2)}$	250	720	1000	ns
$ t_{DPLH}-t_{DPHL} $	t_{DSKEW}	$R_{DIFF}=54\Omega$, $C_{L1}=C_{L2}=100pF^{(2)}$		-3	± 100	ns
驱动器上升下降时间	t_{DR}, t_{DF}	$R_{DIFF}=54\Omega$, $C_{L1}=C_{L2}=100pF^{(2)}$	200	530	750	ns
数据最大传输速率	f_{MAX}		500			kbps
驱动器使能延时	t_{DZH}	$C_L=100pF$, S2 闭合 ⁽³⁾			2500	ns
驱动器使能延时	t_{DZL}	$C_L=100pF$, S1 闭合 ⁽³⁾			2500	ns
驱动器关闭延时	t_{DLZ}	$C_L=15pF$, S1 闭合 ⁽³⁾			100	ns
驱动器关闭延时	t_{DHz}	$C_L=15pF$, S2 闭合 ⁽³⁾			100	ns
接收器输入输出延时	t_{RPLH}	$ V_{ID} \geq 2.0V$ 上升下降时间 $\leq 15ns^{(4)}$		127	200	ns
接收器输入输出延时	t_{RPHL}			127	200	ns
$ t_{RPLH}-t_{RPHL} $	t_{RSKD}	$ V_{ID} \geq 2.0V$ 上升下降时间 $\leq 15ns^{(4)}$		3	± 30	ns
接收器使能延时	t_{RZL}	$C_L=100pF$, S1 闭合 ⁽⁵⁾		20	50	ns
接收器使能延时	t_{RZH}	$C_L=100pF$, S2 闭合 ⁽⁵⁾		20	50	ns
接收器关闭延时	t_{RLZ}	$C_L=100pF$, S1 闭合 ⁽⁵⁾		20	50	ns
接收器关闭延时	t_{RHZ}	$C_L=100pF$, S2 闭合 ⁽⁵⁾		20	50	ns
关断模式使能时间	t_{SHDN}		50	200	600	ns
驱动器唤醒延时	$t_{DZH(SHDN)}$	$C_L=15pF$, S2 闭合 ⁽³⁾			4500	ns
驱动器唤醒延时	$t_{DZL(SHDN)}$	$C_L=15pF$, S1 闭合 ⁽³⁾			4500	ns
接收器唤醒延时	$t_{RZH(SHDN)}$	$C_L=100pF$, S2 闭合 ⁽⁵⁾			3500	ns
接收器唤醒延时	$t_{RZL(SHDN)}$	$C_L=100pF$, S1 闭合 ⁽⁵⁾			3500	ns
无限斜率功能						
驱动器输入到输出延时	t_{DPLH}	$R_{DIFF}=54\Omega$, $C_{L1}=C_{L2}=100pF^{(2)}$		34	60	ns
驱动器输入到输出延时	t_{DPHL}	$R_{DIFF}=54\Omega$, $C_{L1}=C_{L2}=100pF^{(2)}$		34	60	
$ t_{DPLH}-t_{DPHL} $	t_{DSKEW}	$R_{DIFF}=54\Omega$, $C_{L1}=C_{L2}=100pF^{(2)}$		-2.5	± 10	ns
驱动器上升下降时间	t_{DR}, t_{DF}	$R_{DIFF}=54\Omega$, $C_{L1}=C_{L2}=100pF^{(2)}$		14	25	ns
数据最大传输速率	f_{MAX}		10			Mbps
驱动器使能延时	t_{DZH}	$C_L=100pF$, S2 闭合 ⁽³⁾			150	ns
驱动器使能延时	t_{DZL}	$C_L=100pF$, S1 闭合 ⁽³⁾			150	ns
驱动器关闭延时	t_{DLZ}	$C_L=15pF$, S1 闭合 ⁽³⁾			100	ns
驱动器关闭延时	t_{DHz}	$C_L=15pF$, S2 闭合 ⁽³⁾			100	ns
接收器输入输出延时	t_{RPLH}	$ V_{ID} \geq 2.0V$ 上升下降时间 $\leq 15ns^{(4)}$		106	150	ns
接收器输入输出延时	t_{RPHL}			106	150	ns
$ t_{RPLH}-t_{RPHL} $	t_{RSKD}	$ V_{ID} \geq 2.0V$ 上升下降时间 $\leq 15ns^{(4)}$		0	± 10	ns

接收器使能延时	t_{RZL}	$C_L=100\text{pF}$, S1 闭合 ⁽⁵⁾		20	50	ns
接收器使能延时	t_{RZH}	$C_L=100\text{pF}$, S2 闭合 ⁽⁵⁾		20	50	ns
接收器关闭延时	t_{RLZ}	$C_L=100\text{pF}$, S1 闭合 ⁽⁵⁾		20	50	ns
接收器关闭延时	t_{RHZ}	$C_L=100\text{pF}$, S2 闭合 ⁽⁵⁾		20	50	ns
关断模式使能时间	t_{SHDN}		50	200	600	ns
驱动器唤醒延时	$t_{DZH(SHDN)}$	$C_L=15\text{pF}$, S2 闭合 ⁽³⁾			250	ns
驱动器唤醒延时	$t_{DZL(SHDN)}$	$C_L=15\text{pF}$, S1 闭合 ⁽³⁾			250	ns
接收器唤醒延时	$t_{RZH(SHDN)}$	$C_L=100\text{pF}$, S2 闭合 ⁽⁵⁾			3500	ns
接收器唤醒延时	$t_{RZL(SHDN)}$	$C_L=100\text{pF}$, S1 闭合 ⁽⁵⁾			3500	ns

注：

- (1)测试线路见图1
- (2)测试线路见图2
- (3)测试线路见图3
- (4)测试线路见图4
- (5)测试线路见图5

直流测试线路

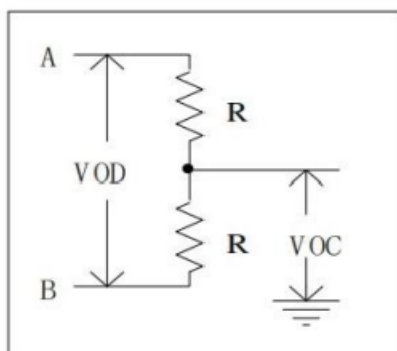


图1 驱动器DC测试

交流测试线路

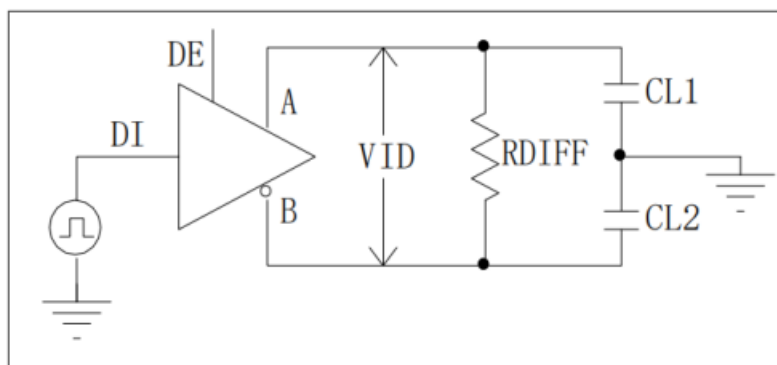


图 2 驱动器时序测试电路

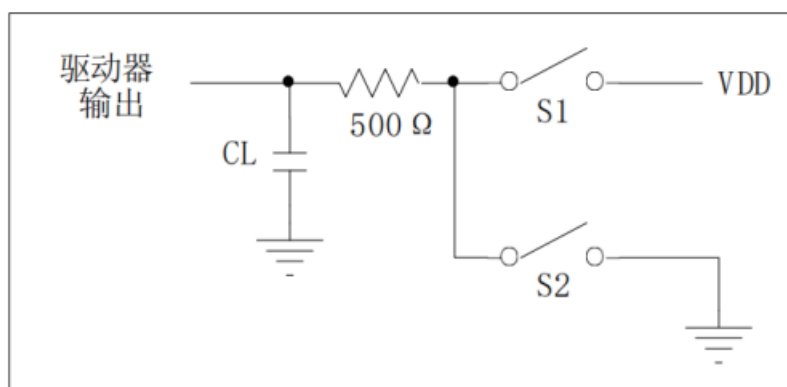


图 3 驱动器使能/无效时序测试

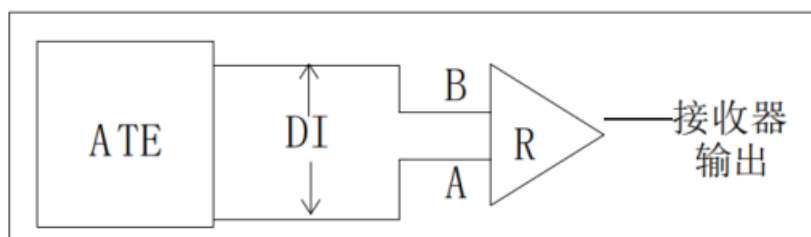


图 4 接收器传播延时测试电路

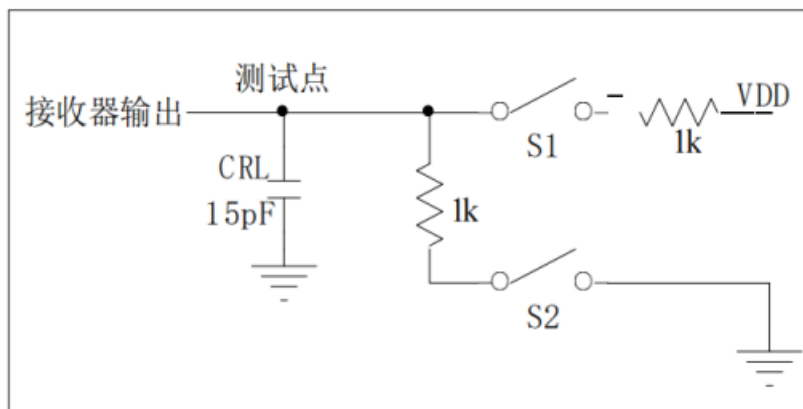


图 5 接收器使能/无效时序测试

应用线路

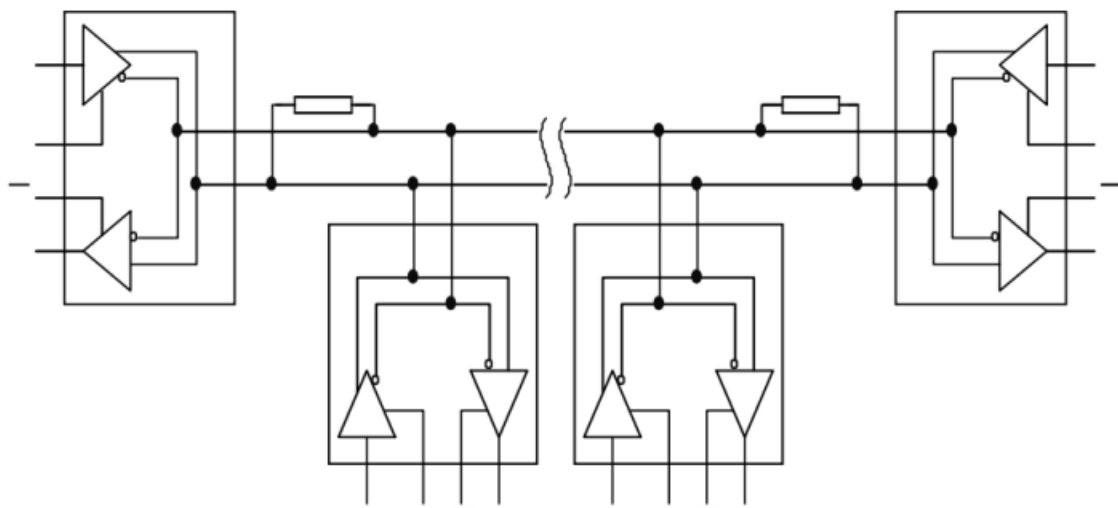


图 6 典型应用图

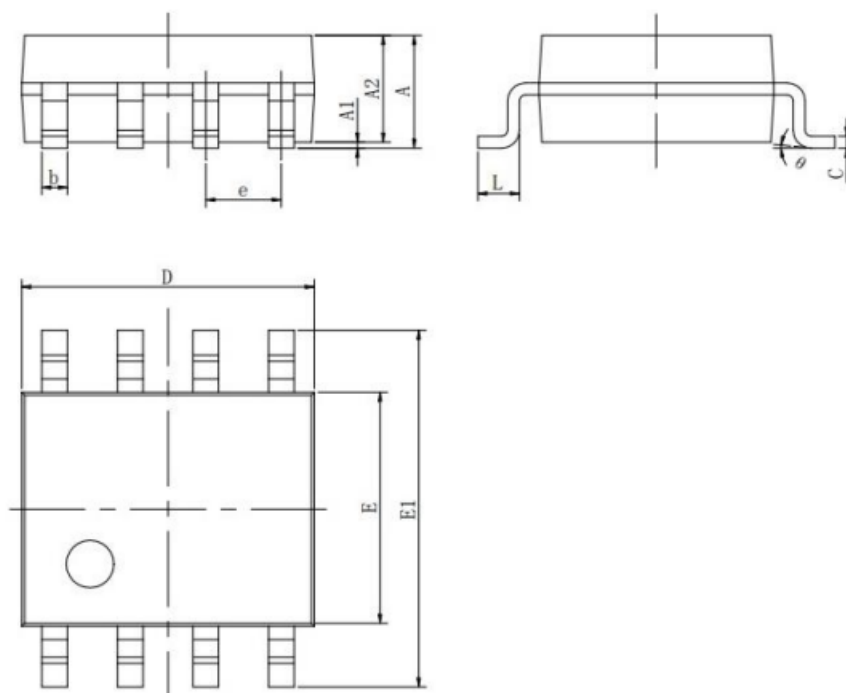
应用说明

收发器设计用于多点总线传输线上的双向数据通信。图6显示了典型的网络应用电路.这些器件也能用作电缆长于4000英尺的线性转发器。为减小反射，应当在传输线两端以其特性阻抗进行终端匹配，主干线以外的分支连线长度应尽可能短。

封装外形图

SOP-8

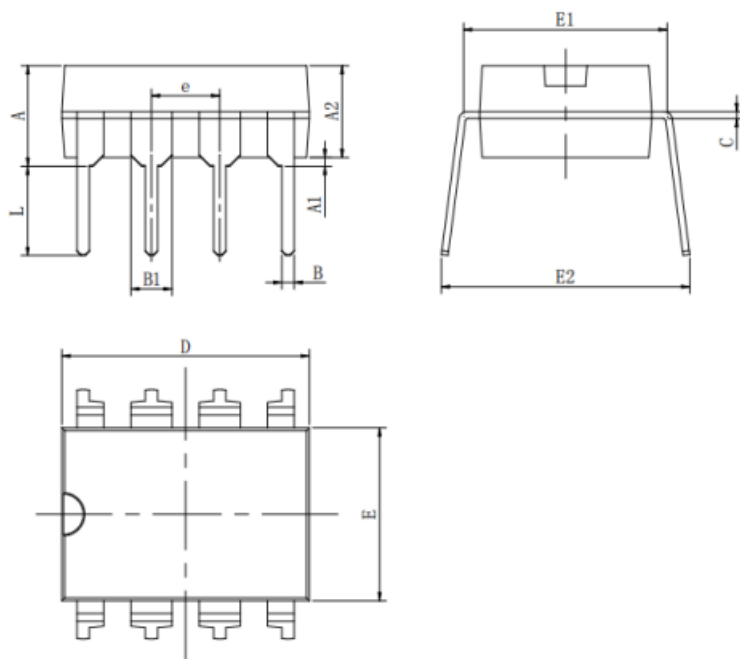
Unit : mm



Symbol	Dimensions In Millimeters		Dimensions In Inches	
	Min	Max	Min	Max
A	1.350	1.800	0.053	0.071
A1	0.050	0.250	0.004	0.010
A2	1.250	1.550	0.053	0.061
b	0.330	0.510	0.013	0.020
C	0.170	0.250	0.006	0.010
D	4.780	5.000	0.185	0.197
E	3.800	4.000	0.150	0.157
E1	5.800	6.300	0.228	0.244
e	1.270(BSC)		0.050(BSC)	
L	0.400	1.270	0.016	0.050
θ	0°	8°	0°	8°

DIP-8

Unit:mm



Symbol	Dimensions In Millimeters		Dimensions In Inches	
	Min	Max	Min	Max
A	3.710	4.310	0.146	0.170
A1	0.510		0.020	
A2	3.200	3.600	0.126	0.142
B	0.380	0.570	0.015	0.022
B1	1.524(BSC)		0.060(BSC)	
C	0.204	0.360	0.008	0.014
D	9.000	9.400	0.354	0.370
E	6.200	6.600	0.244	0.260
E1	7.320	7.920	0.288	0.312
e	2.540(BSC)		0.100(BSC)	
L	3.000	3.600	0.118	0.142
E2	8.400	9.000	0.331	0.354

重要声明:

- 绿微芯片保留无通知更改产品及文档的权利，客户应在订货前获取并核实最新技术资料的完整性，同时，绿微芯片对非官方修订文件不承担任何责任或义务。
- 整份产品规格书中任何项参数仅供参考，实际应用测试为准；客户使用产品进行系统设计时，必须遵守安全规范并独立承担以下责任：按应用需求选则适配的绿微产品；完成应用的设计验证及全链路测试；确保应用符合目标市场安全法规或其他要求，因设计缺陷或违规操作导致的人身/财产损失，均由客户自行承担，与绿微芯片无关。
- 绿微芯片产品禁止用于生命维持、军事装备、航天航空关键应用等场景。超范围使用引发的一切事故与法律责任，皆由使用方自行承担，与绿微芯片无关。
- 绿微芯片的所有技术资源（含数据表、参考设计）均按“现状”提供，不保证无缺陷或泛用性，不做出任何明示或者暗示的担保。文档仅授权用于本文件所述产品开发与研究，严禁非授权使用知识产权、公开复制和反向工程。违规使用导致的索赔及损失，均由使用方承担，与绿微芯片无关。